



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

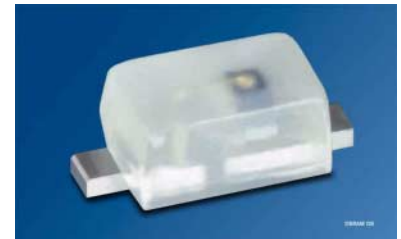
Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



SmartLED® Hyper-Bright Low Current LED

LS L89K, LO L89K, LY L89K



Abgekündigt nach OS-PD-2005-003
Obsolete acc. to OS-PD-2005-003

Vorläufige Daten - Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetypp:** SMT Gehäuse SCD 80, farbloser diffuser Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** kleinste Bauform 1,7 mm x 0,8 mm x 0,65 mm (LxBxH)
- **Wellenlänge:** 630 nm (super-rot), 606 nm (orange), 587 nm (gelb)
- **Abstrahlwinkel:** extrem breite Abstrahlcharakteristik (160°)
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 6 lm/W (gelb) 5 lm/W (super-rot), 9 lm/W (orange)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 5000/Rolle bzw. 10000/Rolle, \varnothing 180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B

Anwendungen

- Informationsanzeigen im Innenbereich (z. B. im Laufschriftanzeigen)
- optischer Indikator
- Einkopplung in Lichtleiter
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung)
- Markierungsbeleuchtung

Features

- **package:** SMT package SCD 80, colorless diffused resin
- **feature of the device:** smallest package 1.7 mm x 0.8 mm x 0.65 mm (LxWxH)
- **wavelength:** 630 nm (super-red), 606 nm (orange), 587 nm (yellow)
- **viewing angle:** extremely wide (160°)
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 6 lm/W (yellow) 5 lm/W (super-red), 9 lm/W (orange)
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 5000/reel resp. 10000/reel, \varnothing 180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B

Applications

- indoor displays (e.g. light writing displays)
- optical indicators
- coupling into light guides
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting)
- marker lights

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissions- farbe Color of Emission	Lichtstärke ¹⁾ Seite 15 Luminous Intensity ¹⁾ page 15 $I_F = 2 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Lichtstrom ²⁾ Seite 15 Luminous Flux ²⁾ page 15 $I_F = 2 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$	Bestellnummer Ordering Code
■ LS L89K-G1H1-1 ■ LS L89K-H1J2-1	super-red	1.80 ... 3.55 2.80 ... 7.10	10 (typ.) 20 (typ.)	Q62703Q6432 Q62703Q6433
■ LO L89K-H2J2-24 ■ LO L89K-J2L1-24	orange	3.55 ... 7.10 5.60 ... 14.00	20 (typ.) 40 (typ.)	Q62703Q6428 Q62703Q6429
■ LY L89K-G2H2-26 ■ LY L89K-H2K1-26	yellow	2.24 ... 4.50 3.55 ... 9.00	15 (typ.) 25 (typ.)	Q62703Q6436 Q62703Q6437

- Abgekündigt nach OS-PD-2005-003 - werden durch Lx L29K RoHS Compliant ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2005-003 - will be replaced by Lx L29K RoHS Compliant
Letzte Bestellung / Last Order: 2005-08-31
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2006-02-28

Anm.: - **1** Gesamter Farbbereich (siehe **Seite 4**)
-**24** Gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe **Seite 5**)
-**26** Gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe **Seite 5**)

Note: - **1** Total color tolerance range (see **page 4**)
-**24** Total color tolerance range, delivery in single groups (see **page 5**)
-**26** Total color tolerance range, delivery in single groups (see **page 5**)

Vergleichstabelle für 10 mA
Correlation Table for 10 mA

Typ Type $I_F = 2 \text{ mA}$	Emissions- farbe Color of Emission	Lichtstärke ¹⁾ Seite 15 Luminous Intensity ¹⁾ page 15 $I_F = 2 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$		Lichtstärke ²⁾ Seite 15 Luminous Intensity ²⁾ page 15 $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Lichtstrom ²⁾ Seite 15 Luminous Flux ²⁾ page 15 $I_F = 10 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$
LS L89K-G1H1-1 LS L89K-H1J2-1	super-red	1.80 ... 3.55 2.80 ... 7.10	⇒	15 (typ.) 25 (typ.)	55 (typ.) 100 (typ.)
LO L89K-H2J2-24 LO L89K-J2L1-24	orange	3.55 ... 7.10 5.60 ... 14.00	⇒	25 (typ.) 50 (typ.)	110 (typ.) 200 (typ.)
LY L89K-G2H2-26 LY L89K-H2K1-26	yellow	2.24 ... 4.50 3.55 ... 9.00	⇒	15 (typ.) 30 (typ.)	70 (typ.) 130 (typ.)

Siehe auch Grafik auf **Seite 7** / See also graph on **page 7**

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		LS	LO, LY	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 110		°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^\circ\text{C}$)	I_F	15		mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.1, T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	100		mA
Sperrspannung ^{3) Seite 15} Reverse voltage ^{3) page 15} ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	12		V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	40		mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung ^{4) Seite 15} Junction/ambient ^{4) page 15}	$R_{th JA}$	500		K/W
Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point	$R_{th JS}$	310		K/W

Kennwerte
Characteristics

($T_A = 25\text{ °C}$)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		LS	LO	LY	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 2\text{ mA}$	λ_{peak}	643	610	591	nm
Dominantwellenlänge ^{5) Seite 15} Dominant wavelength ^{5) page 15} $I_F = 2\text{ mA}$	λ_{dom}	630 ± 6	606* -6/+3	587* -7/+8	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 2\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	16	16	15	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2φ	160	160	160	Grad deg.
Durchlassspannung ^{6) Seite 15} (min.) Forward voltage ^{6) page 15} (typ.) $I_F = 2\text{ mA}$ (max.)	V_F V_F V_F	1.7 1.8 2.2	1.7 1.8 2.2	1.7 1.8 2.2	V V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 12\text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 2\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.14	0.14	0.12	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 2\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.05	0.09	0.09	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 2\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	TC_V	-1.8	-1.5	-2.1	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 2\text{ mA}$	η_{opt}	5	9	6	lm/W

* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)⁵⁾ Seite 15

Wavelength Groups (Dominant Wavelength)⁵⁾ page 15

Gruppe Group	yellow		orange		Einheit Unit
	min.	max.	min.	max.	
2	580	583	600	603	nm
3	583	586	603	606	nm
4	586	589	606	609	nm
5	589	592			nm
6	592	595			nm

Helligkeits-Gruppierungsschema

Brightness Groups

Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group	Lichtstärke ¹⁾ Seite 15 Luminous Intensity ¹⁾ page 15 I_V (mcd)	Lichtstrom ²⁾ Seite 15 Luminous Flux ²⁾ page 15 Φ_V (lm)
F1	1.12 ... 1.40	5 (typ.)
F2	1.40 ... 1.80	6 (typ.)
G1	1.80 ... 2.24	8 (typ.)
G2	2.24 ... 2.80	10 (typ.)
H1	2.80 ... 3.55	13 (typ.)
H2	3.55 ... 4.50	16 (typ.)
J1	4.50 ... 5.60	20 (typ.)
J2	5.60 ... 7.10	25 (typ.)
K1	7.10 ... 9.00	32 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitshalbgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Group Name on Label

Beispiel: H1-4

Example: H1-4

Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group	Wellenlänge Wavelength
H1	4

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

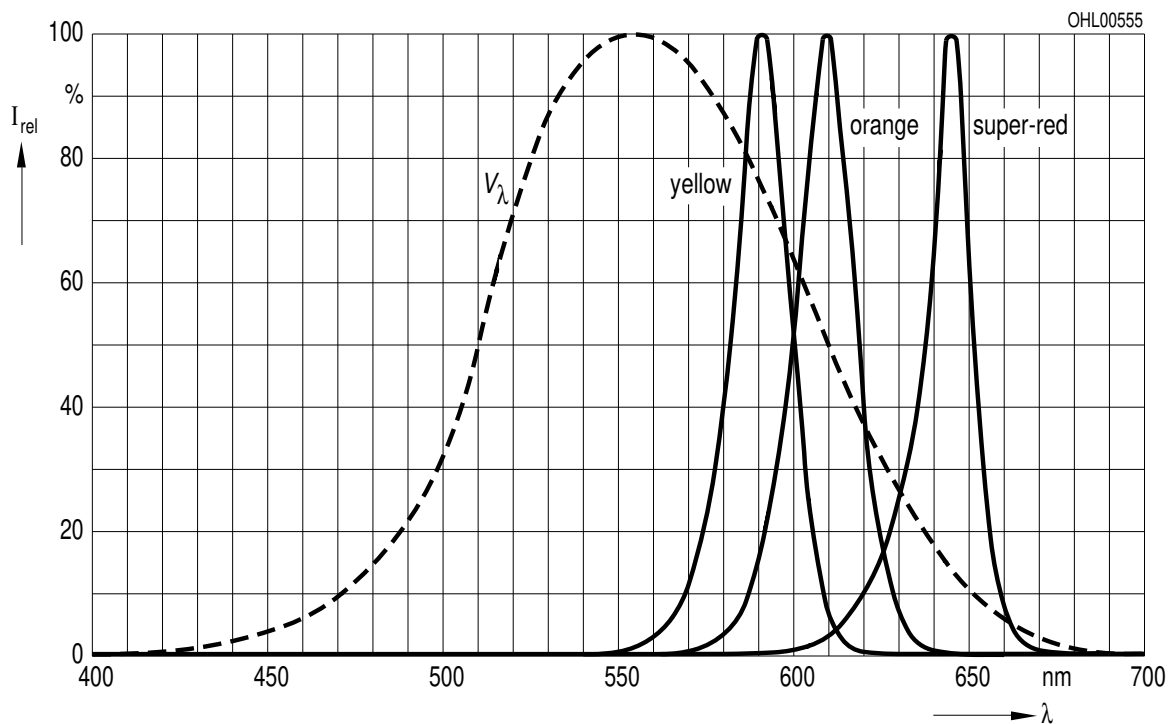
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Relative spektrale Emission^{2) Seite 15}

Relative Spectral Emission^{2) page 15}

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

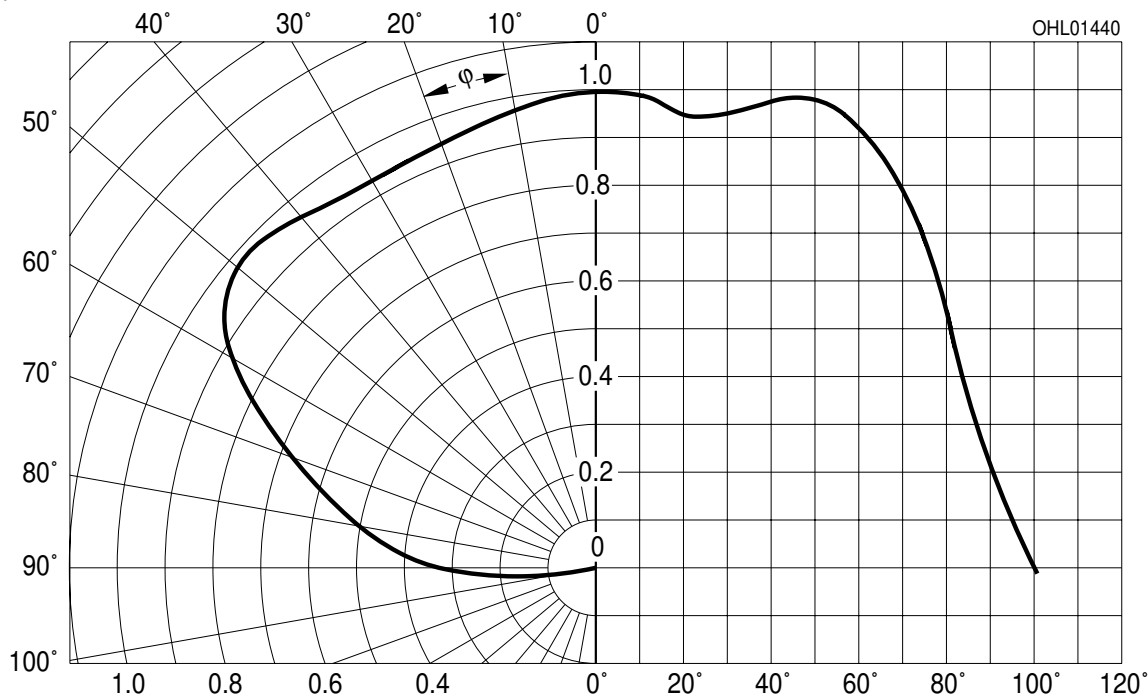
$I_{rel} = f(\lambda); T_A = 25\text{ °C}; I_F = 2\text{ mA}$



Abstrahlcharakteristik^{2) Seite 15}

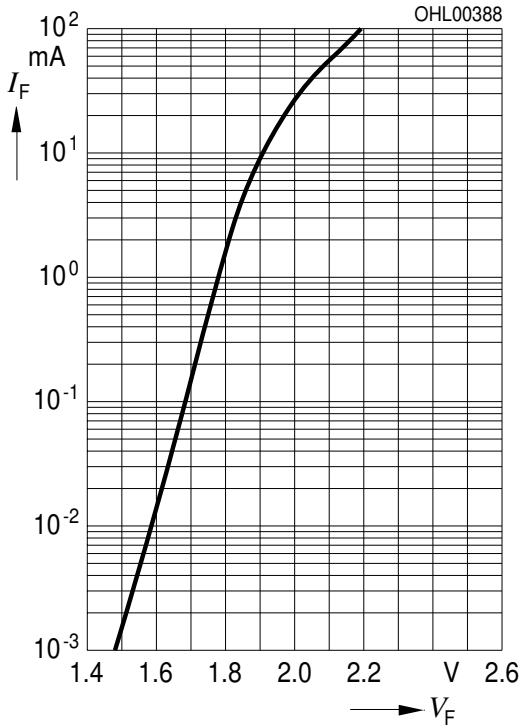
Radiation Characteristic^{2) page 15}

$I_{rel} = f(\varphi); T_A = 25\text{ °C}$



Durchlassstrom^{2) Seite 15}
Forward Current^{2) page 15}

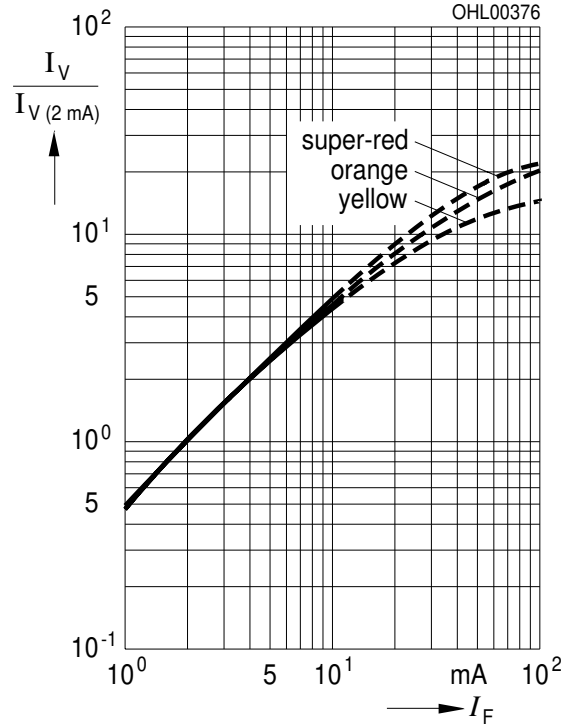
$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C}$



Relative Lichtstärke^{2) 7) Seite 15}

Relative Luminous Intensity^{2) 7) page 15}

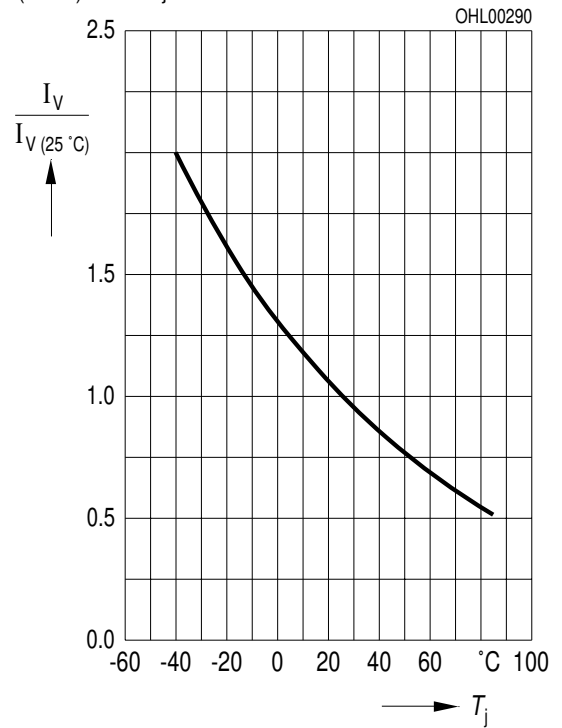
$I_V/I_{V(2\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25\text{ °C}$



Relative Lichtstärke^{2) Seite 15}

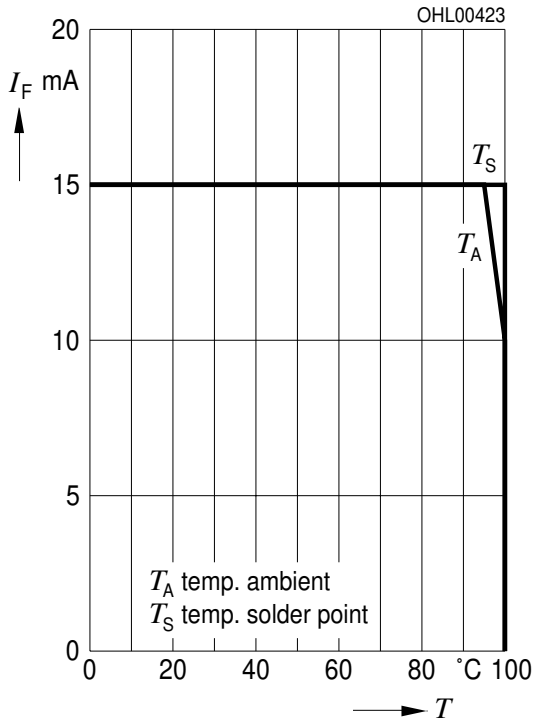
Relative Luminous Intensity^{2) page 15}

$I_V/I_{V(25\text{ °C})} = f(T_j); I_F = 2\text{ mA}$

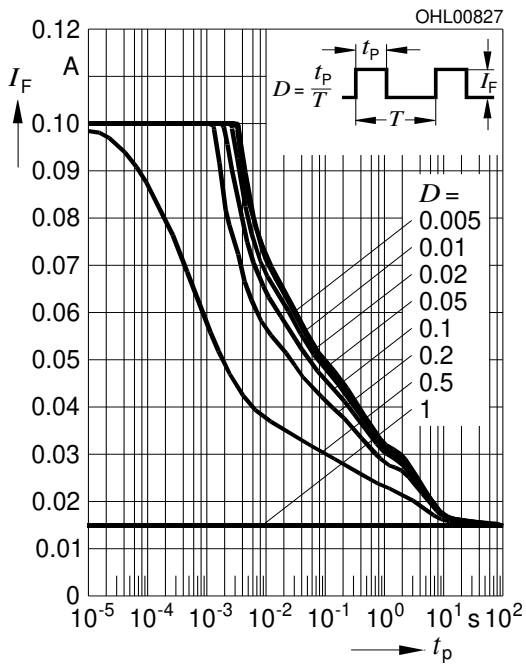


Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current

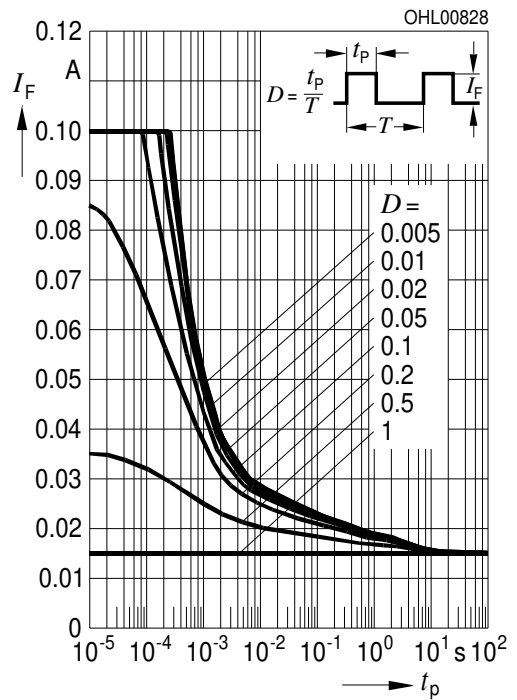
$I_F = f(T)$



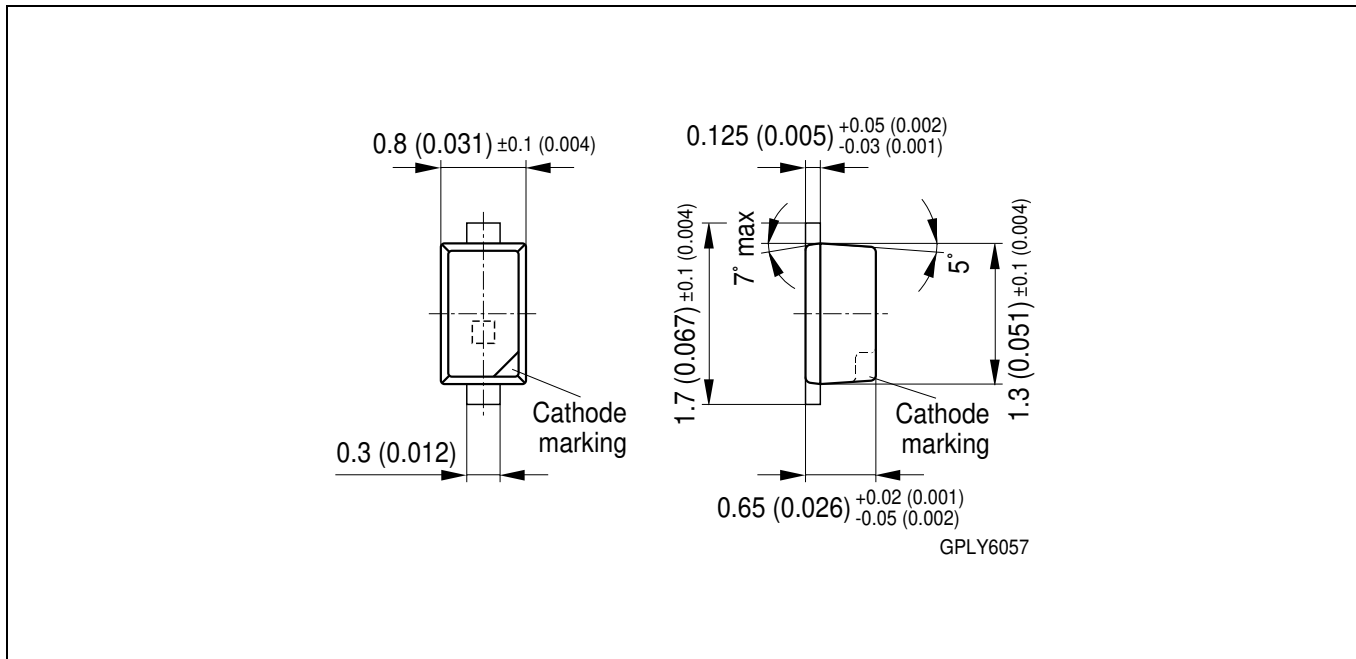
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$



Maßzeichnung⁸⁾ Seite 15
 Package Outlines⁸⁾ page 15



Gewicht / Approx. weight:

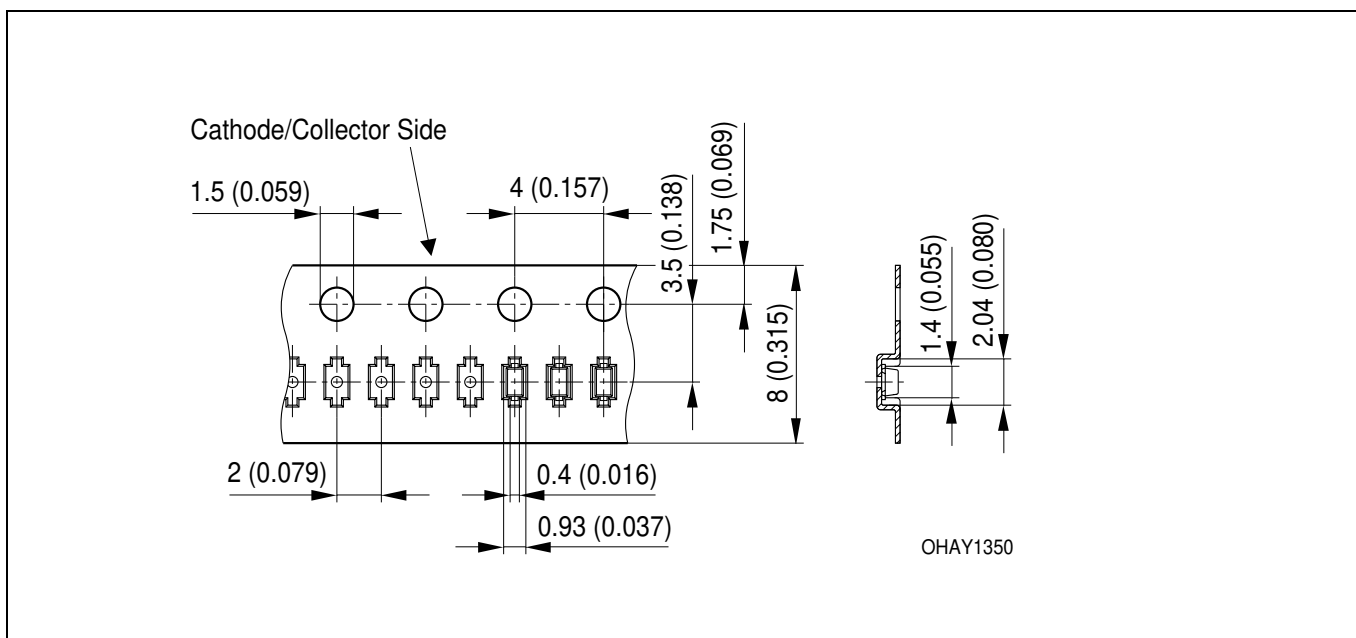
1.4 mg

Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 15

Verpackungseinheit 5000/Rolle, ø180 mm
 oder 10000/Rolle, ø180 mm (auf Anfrage)

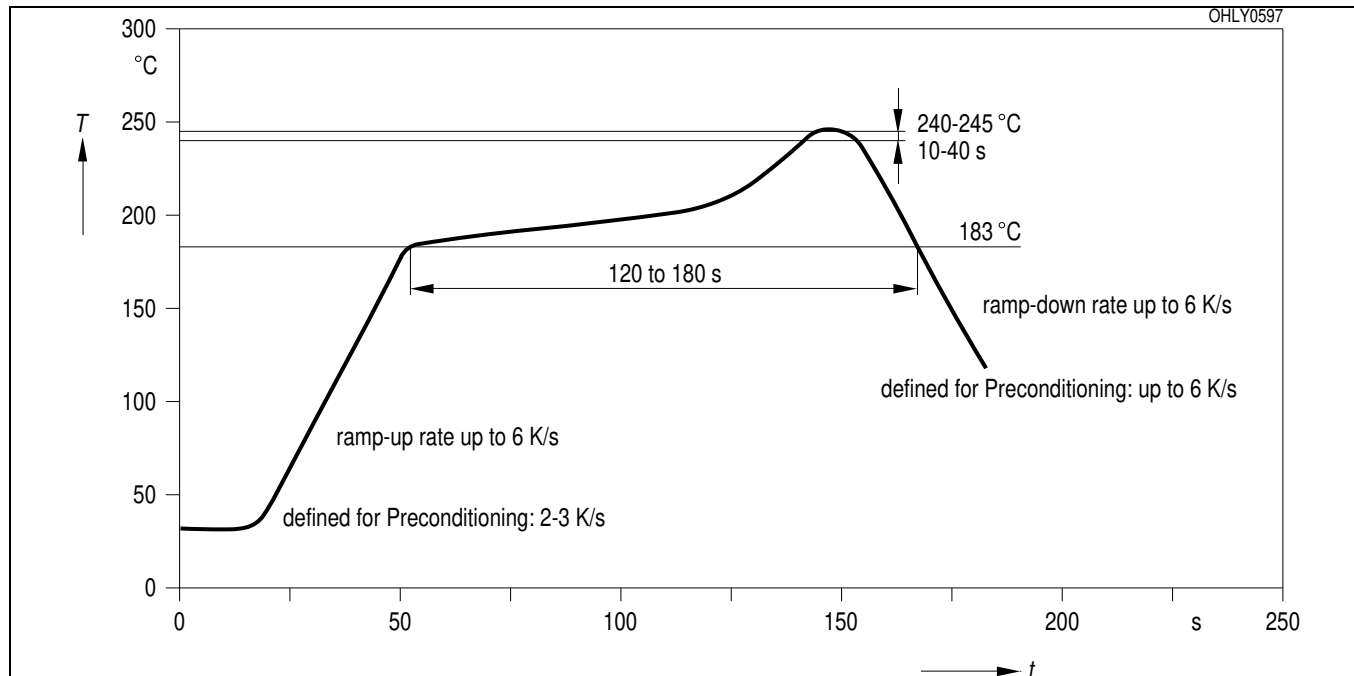
Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 15

Packing unit 5000/reel, ø180 mm or
 10000/reel, ø180 mm (on request)



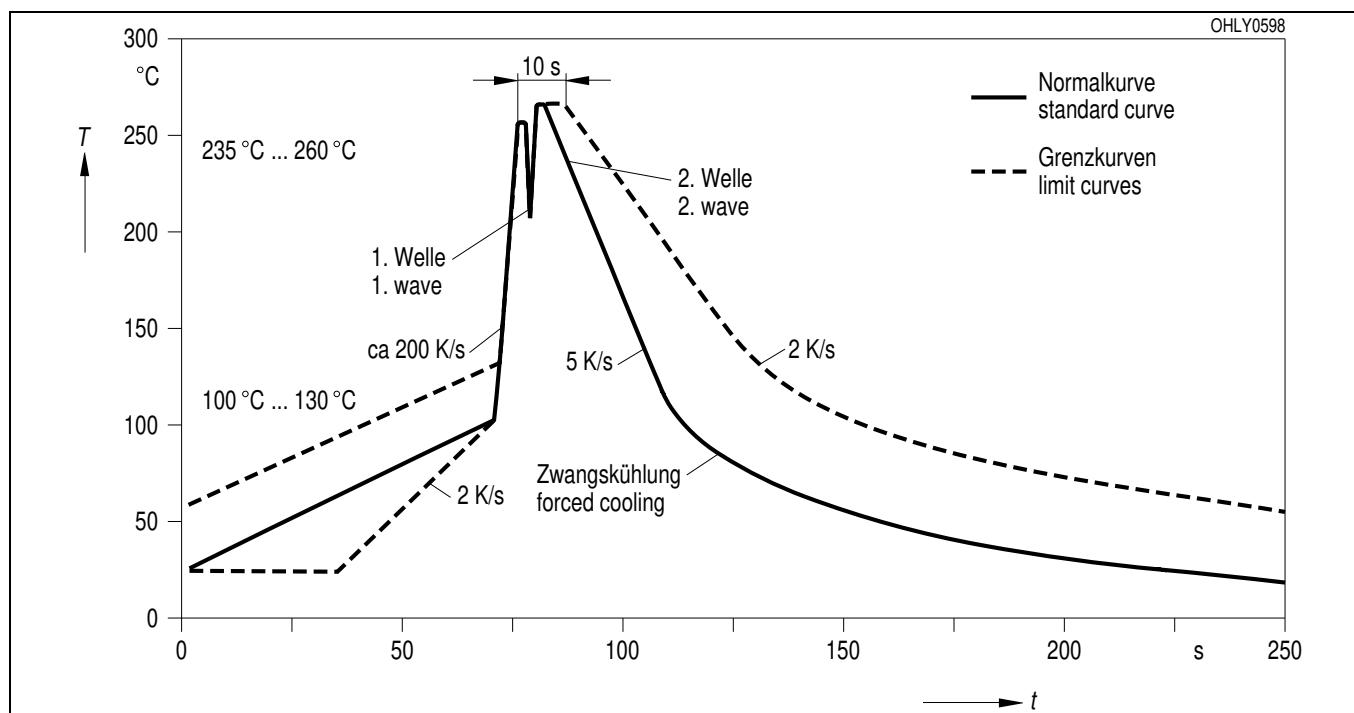
Lötbedingungen
Soldering Conditions
IR-Reflow Lötprofil
IR Reflow Soldering Profile

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
 (nach IPC 9501)
 (acc. to IPC 9501)



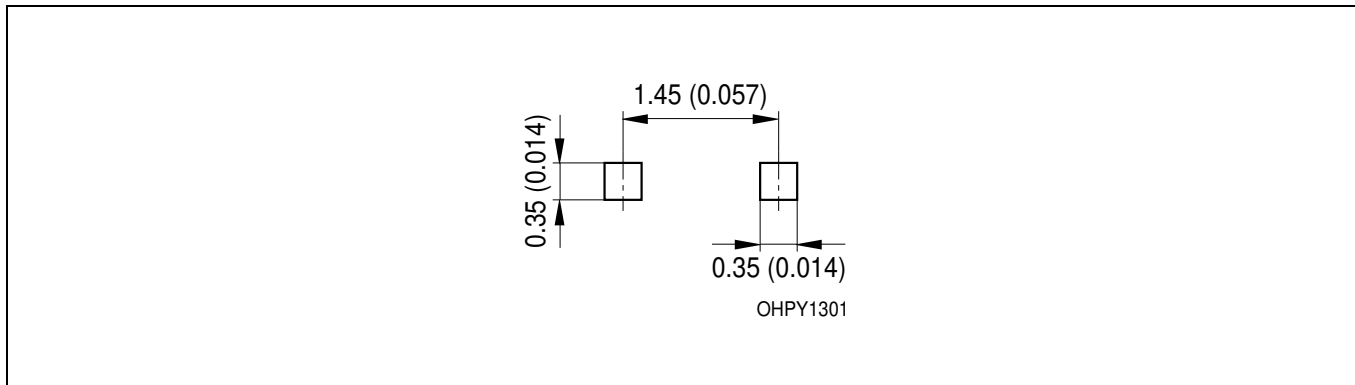
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering

(nach CECC 00802)
 (acc. to CECC 00802)



Empfohlenes Lötpad design^{8) 9) Seite 15}
Recommended Solder Pad^{8) 9) page 15}

IR Reflow Löten
 IR Reflow Soldering

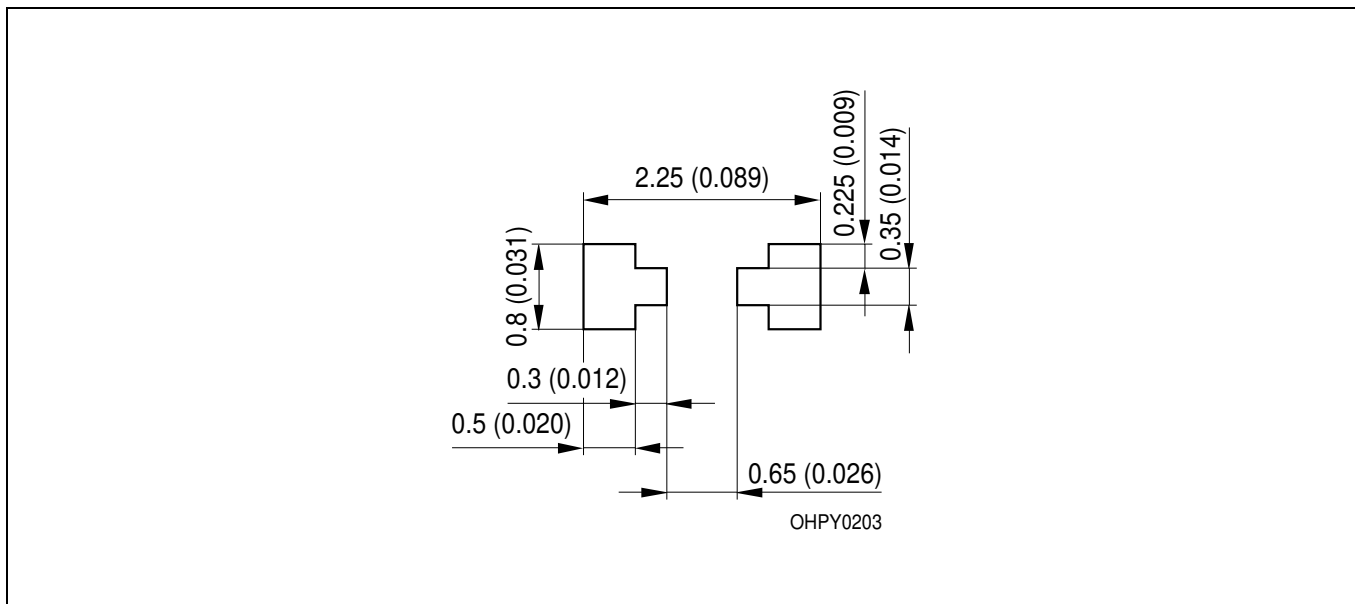


Empfohlenes Lötpad design verwendbar für SmartLED® und Chipled - Bauform 0603

IR Reflow Löten^{8) 9) 10) Seite 15}

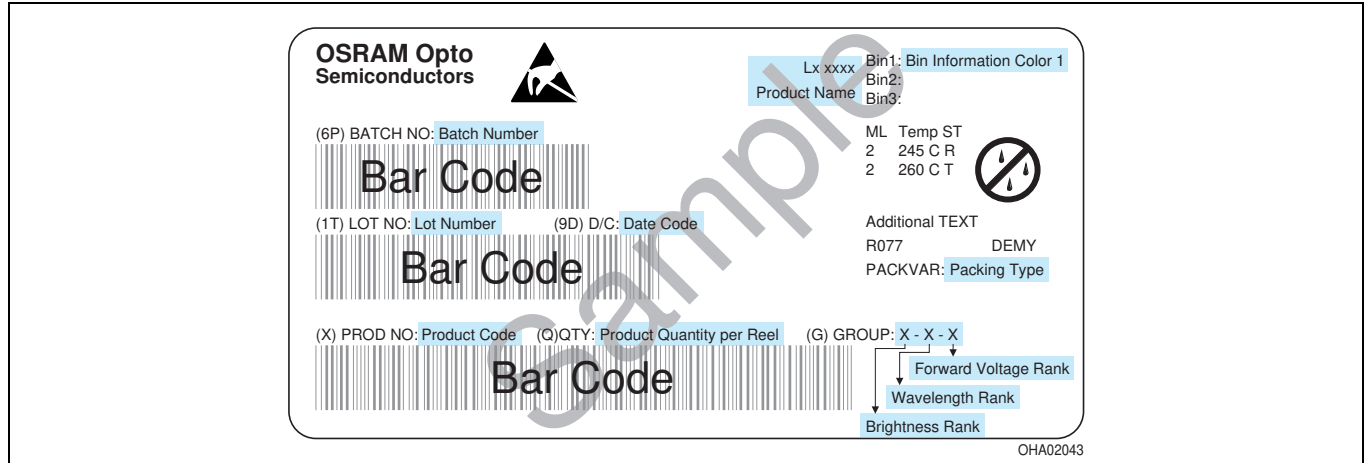
Recommended Solder Pad useable for SmartLED® and Chipled - Package 0603

IR Reflow Soldering^{8) 9) 10) page 15}

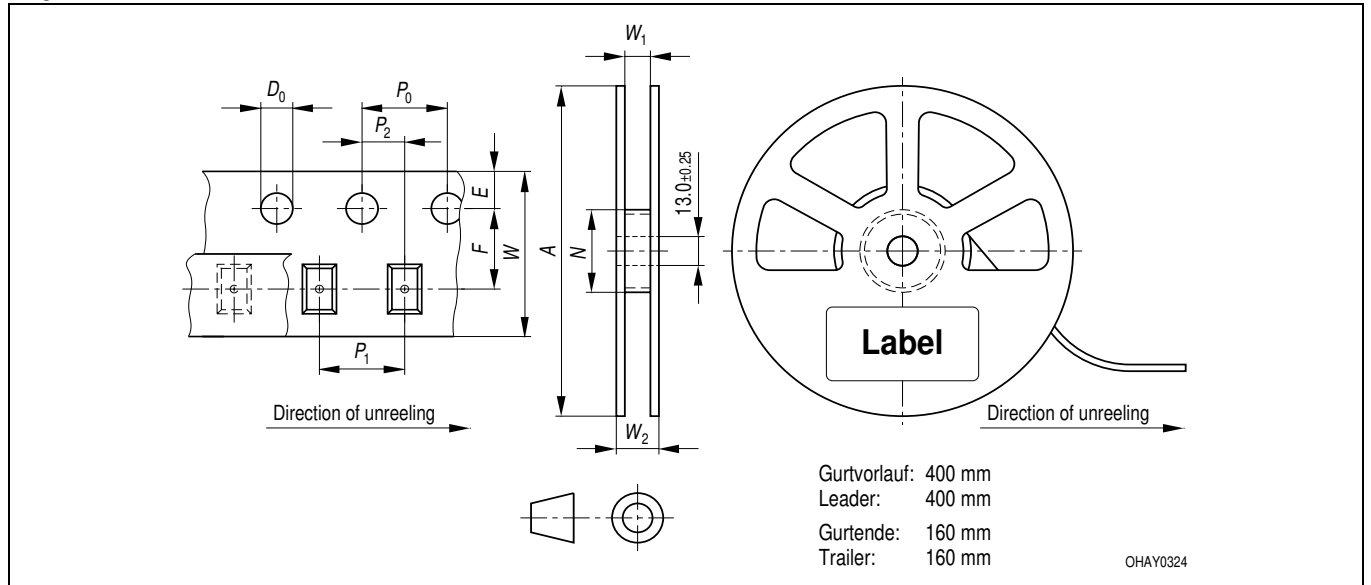


Empfohlene Lötpastendicke: 120 µm/ recommended thickness of solder paste: 120 µm

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)



Gurtverpackung
Tape and Reel



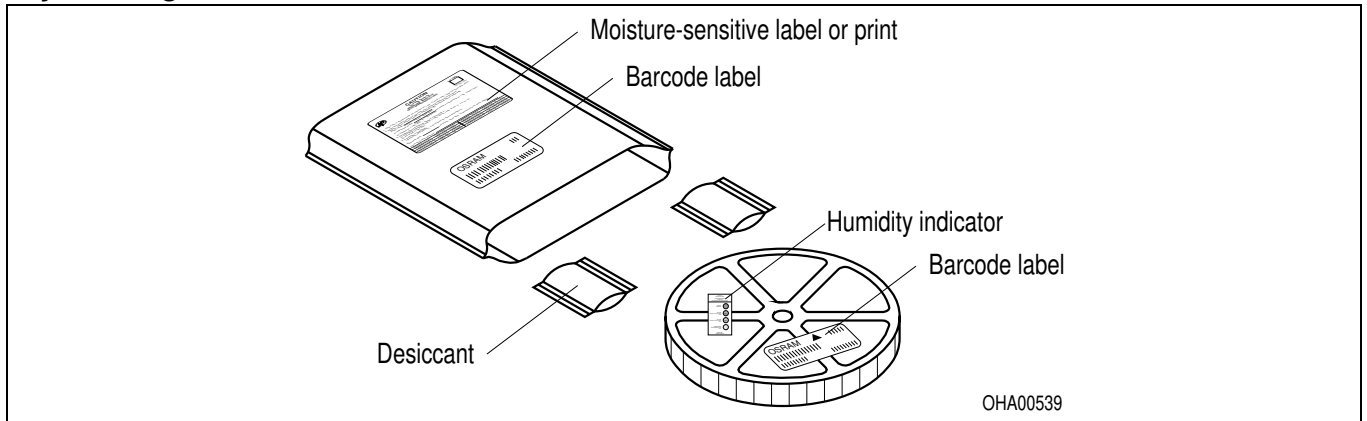
Tape dimensions in mm (inch)

W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
$8 + 0.3$ $- 0.1$	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	$1.5 + 0.1$ ($0.059 + 0.004$)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N_{min}	W_1	W_2_{max}
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	$8.4 + 2$ ($0.331 + 0.079$)	14.4 (0.567)

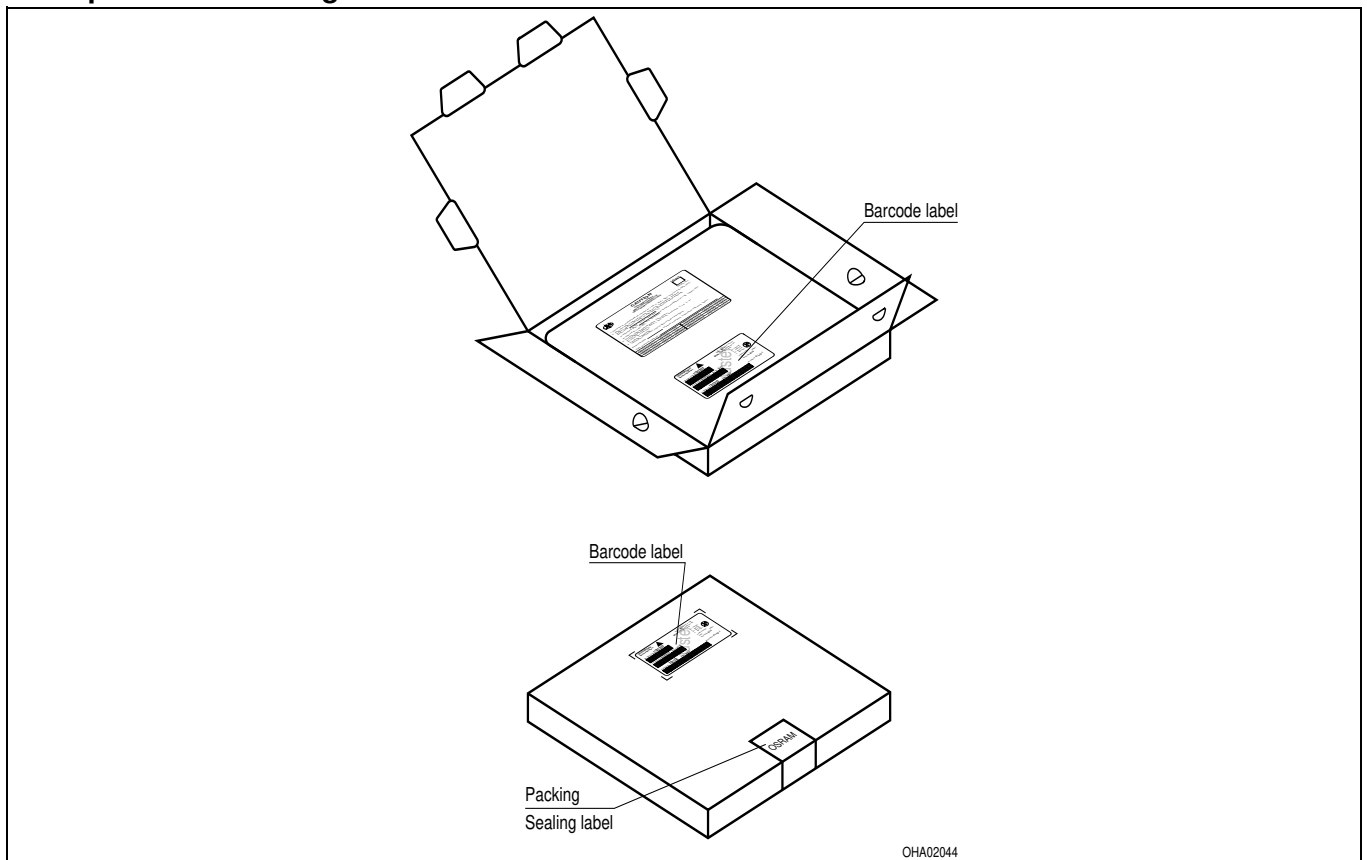
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials



Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte
 Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
 Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials



Revision History: 2005-03-02

Previous Version: 2004-06-28

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
7	exchange of diagram permissible forward current	
11	recommended solder pad	
2	wavelength grouping for yellow and orange	
3	Thermal resistance	2002-07-22
13	annotations	2002-07-23
1	ESD-withstand voltage	2002-08-01
8	Permissible Pulse Handling Capability	2002-09-17
3, 4	value (reverse voltage from 5 V to 12 V)	2002-09-18
1, 13	tape with 5000/reel and 10000/reel instead of 10000	2002-12-10
4	min. Vf value inserted	2003-05-15
1	ESD norm	2003-09-09
3	ambient temperature	2003-09-09
all	new template	2004-02-18
all	not for new designs	2004-06-28
all	Product Discontinuation	2005-03-02

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components^{11) page 15} may only be used in life-support devices or systems^{12) page 15} with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann in Sperrichtung kurzzeitig betrieben werden.
- 4) R_{thJA} ergibt sich bei Montage auf PC-Board - Metallkernplatine, $I = 1.3 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$, für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet (www.osram-os.com).
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1 \text{ nm}$ ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1 \text{ V}$ ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus.
- 10) Empfohlene Lötpastendicke: 120 μm .
- 11) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 12) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4) R_{thJA} results from mounting on PC board - metal core PCB, $I = 1.3 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$, for further information please find the application note on our web site (www.osram-os.com).
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1 \text{ nm}$.
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1 \text{ V}$.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat.
- 10) Recommended thickness of solder paste: 120 μm .
- 11) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 12) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.